



**P 137 S**

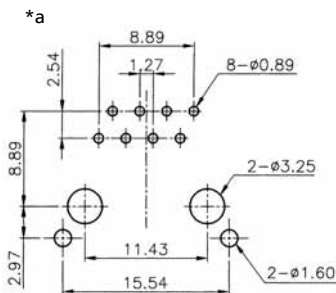
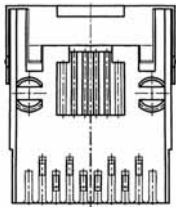
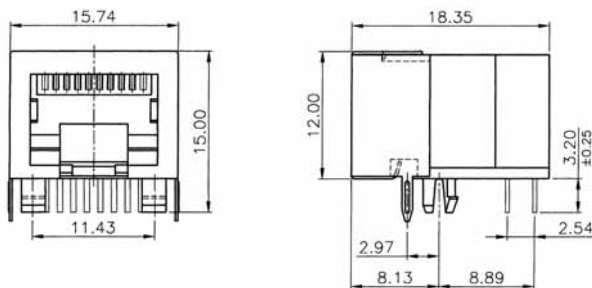
Modular-Einbaukupplung, 8p8c (RJ45), mit Schirmung, abgewinkelte Ausführung, mit Flansch, für Leiterplatten

**1. Werkstoffe**

Kontaktträger	PBT GF, V0 nach UL 94
Kontakt	Cu-Legierung, unternickelt und selektiv vergoldet
Lötkontakt	Cu-Legierung, unternickelt und verzinnt
Gehäuse	PBT GF, V0 nach UL 94
Schirmung	Cu-Legierung, verzinnt

**2. Mechanische Daten**

Kontaktierung mit	Modularstecker P 129
-------------------	----------------------



\*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen.  
printed circuit board layout, components side view  
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
<b>P 137 S</b>	<b>8</b>	<b>38</b>

Verpackung: lose im Kunststoffbeutel  
Packaging: in bulk, in a plastic bag  
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique

**P 137 S**

Modular chassis socket, 8p8c (RJ45), with shielding, angular version, with flange, for printed circuit boards

**1. Materials**

Body	PBT GF, V0 according to UL 94
Contact	Cu alloy, pre-nickel and selectively gilded
Solder contact	Cu alloy, pre-nickel and tinned
Housing	PBT GF, V0 according to UL 94
Shielding	Cu alloy, tinned

**2. Mechanical data**

Mating with	modular plug P 129
-------------	--------------------

**P 137 S**

Embase femelle modulaire, 8p8c (RJ45), avec blindage, version angulaire, avec collet, pour cartes imprimées

**1. Matériaux**

Corps isolant	PBT GF, V0 suivant UL 94
Contact	Cu alliage, sous-nickelé et doré sélectivement
Contact à souder	Cu alliage, sous-nickelé et étamé
Boîtier	PBT GF, V0 suivant UL 94
Blindage	Cu alliage, étamé

**2. Caractéristiques mécaniques**

Raccordement avec	connecteur modulaire mâle P 129
-------------------	---------------------------------